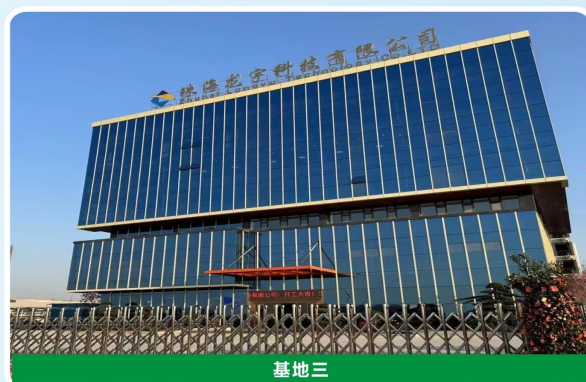


企业简介 >>>

广东龙宇新材料有限公司是龙宇集团投资创办的全资子公司，是一家从事半固化片、双面覆铜板生产的内资企业，产品广泛用于通讯、计算机、工业仪器、汽车、家电等电子产品，近年来公司高速发展，已经拥有3个生产基地。



生产基地一： 广东龙宇新材料有限公司，是龙宇集团在梅州建设的第二个工业园，公司位于梅州市高新技术产业园内，于2017年6月注册成立，总规划用地面积138亩，总设计建筑面积12万平方米，工业园设计四栋现代化厂房，二号，四号厂房现已建成并投入生产。公司专业从事覆铜板，半固化片生产，总设计产能年产覆铜板2700万张，半固化片6000万米，一期年产能覆铜板900万张，半固化片2000万米生产线已于2021年5月正式投产。

生产基地二： 龙宇电子（梅州）有限公司位于广东省梅州市东升工业园区AD8区，于2006年4月注册成立，占地80亩，总设计建筑面积63154平方米，CCL月产能15万张，PP月产能150万米，压合加工月产能20万平米。

生产基地三： 集团全资子公司珠海龙宇科技有限公司，位于广东省珠海市斗门区富山工业园，于2019年10月注册成文，规划用地面积74723.27平方米，总建筑面积186500平方米，公司专业从事线路板、覆铜板、半固化片生产销售、多层压合加工，设计年产线路板200万平方米、多层压合加工300万平方米、覆铜板500万张。

目前，集团处于高速发展期，逐步完善PP、CCL、线路板内层压合制作、PCB产业链。